

(86.07) LABORATORIO DE MICROPROCESADORES

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio							
Cuatrimestre / Año:			1°C 2019							
Turno de clases prácticas:			Miércoles (19 a 22hs)							
Jefe de Trabajos Prácticos:			Ing. Ricardo Arias							
	Doce	ente guía:								
Autores				S	eguimi	ento d	el prog	vecto		
Nombre	Apellido	Padrón 1000 7 0							1	-
Kevin	Michalewicz	100978						-	-	-
Rosario	Szuplat	100798				_1				
Joservacion	es:									
Doservacion	es:									
Joservacion	es:									
Joservacion	es:									
Dbservacion	Fecha de apro						a J.T.F			

COLOQUIO					
Nota final					
Firma Profesor					

Introducción

El filamento de impresión 3D es la materia prima del método de deposición fundida en el que se basan dichas impresiones. Hay muchos tipos disponibles con diferentes propiedades que, a su vez, requieren diversas temperaturas para imprimir. Además, los diámetros de los filamentos están estandarizados a valores de 1,75 y 2,85/3 mm.

Se ha observado que si estos adquieren un cierto nivel de humedad – simplemente por la presencia del aire circundante –, el producto que se obtiene al imprimir en 3D es de menor calidad o bien posee imperfecciones. Si bien existen dispositivos capaces de secar los filamentos, por sus elevados precios en el país se suelen emplear hornos o microondas por largos períodos de tiempo para asegurar baja humedad. Queda en evidencia que el principal problema es detectar la disponibilidad del material para llevar a cabo la impresión. En otras palabras, sería de gran ayuda conocer de antemano si una cierta porción de filamento está lista para ser usada, o si su gran nivel de humedad provocará resultados no deseados en la pieza final.

Objetivos

Por lo dicho en la sección anterior, se propone como proyecto elaborar un dispositivo barato capaz de notificar al usuario si el filamento de impresión 3D (de 1,75 mm) está húmedo o en condiciones de ser empleado. Para lograr esto, también se estudiarán filamentos en diversas condiciones para determinar experimentalmente a partir de qué nivel de humedad el producto de la impresión deja de ser el esperado. A pesar de que el material a utilizar inicialmente será el Nylon, en caso de ser posible se medirá la humedad de otros como PLA, ABS o TPU. Por último, se planea incorporar una interfaz compacta e informativa para que el usuario pueda leer los resultados.

Funcionamiento

Se usará un sistema de placas conductoras plano-paralelas con acrílico entre las mismas. Realizando un pequeño orificio en el centro de este último material, podrán insertarse piezas de filamento. Esta construcción no es otra cosa que un capacitor. Su capacidad variará al introducir filamentos de diversos niveles de humedad – debido a que se modifica la permitividad relativa –, con lo cual será posible establecer una relación experimental entre la capacidad y la humedad.

Este capacitor formará parte de un circuito RC alimentado por una señal senoidal que producirá el microprocesador *ATMega328p*. Es un resultado conocido que un elemento reactivo en un circuito provoca un desplazamiento de fase. Se utilizarán dos optoacopladores, uno en serie con la resistencia y uno en paralelo al capacitor a fin de detectar cuándo la corriente o la tensión es nula respectivamente. De esta manera, el desfasaje corresponderá al intervalo de tiempo entre estos dos eventos. Luego, según el desfasaje que se observe, será posible determinar la capacidad del sistema descripto en el párrafo anterior.

Finalmente, comparando contra un nivel de capacidad límite, se informará al usuario mediante un *display LCD* si el filamento puede usarse para impresión 3D y el valor de la capacidad.

Diagrama de bloques

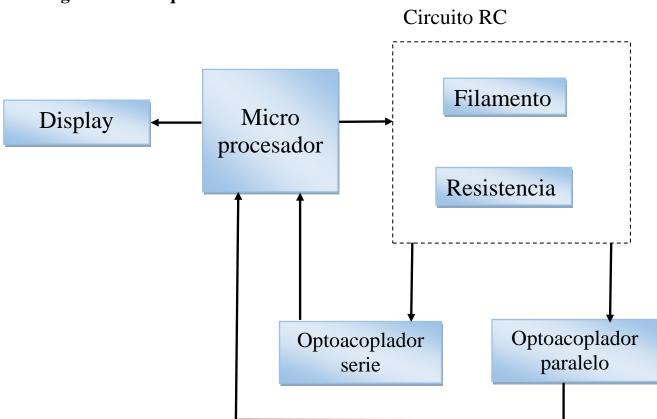


Diagrama de flujo

